

韓国公開特実統計

2026年10月6日～2026年10月8日公開分

※10/5及び10/9は韓国の祝祭日(振替・ハングルの日)です

技術分野	内容	件数
H01M	化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段, 例. 電池	285
G06Q	管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的または監督目的に特に適合した情報通信技術[ICT]; 他に分類されない, 管理目的, 商用目的, 金融目的, 経営目的または監督目的に特に適合したシステムまたは方法	170
G06F	電気的デジタルデータ処理	154
H04W	無線通信ネットワーク	118
A61K	医療用製剤, 歯科用製剤又は化粧用製剤	96
H10K	有機電気的固体装置	79
H04L	デジタル情報の伝送, 例. 電信通信	53
H10P	クラスH10に包含される装置を製造または処理するための一般的な方法または装置	53
H04N	画像通信, 例. テレビジョン	51
G01N	材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析	49
A61B	診断; 手術; 個人識別	48
G06T	イメージデータ処理または発生一般	44
G06N	特定の計算モデルに基づく計算装置	43
C07K	ペプチド	39
G02B	光学要素, 光学系, または光学装置	39
G09G	静的手段を用いて可変情報を表示する表示装置の制御のための装置または回路	37
C12N	微生物または酵素; その組成物; 微生物の増殖, 保存, 維持; 突然変異または遺伝子工学; 培地	34
C23C	金属質への被覆; 金属材料による材料への被覆; 表面への拡散, 化学的変換または置換による, 金属材料の表面処理; 真空蒸着, スパッタリング, イオン注入法または化学蒸着による被覆一般	32
G01R	電気的変量の測定; 磁気的変量の測定	32
G03F	フォトメカニカル法による凹凸化又はパターン化された表面の製造, 例. 印刷用, 半導体装置の製造法用; そのための材料; そのための原稿; そのために特に適合した装置	32

技術分野は各案件のIPCを集計しています。

出願人	件数
Samsung Electronics Co., Ltd.	178
Samsung SDI Co., Ltd.	114
LG Electronics Inc.	73
Samsung Display Co., Ltd.	72
Kia Corporation	69
Hyundai Motor Company	69
Toyota Motor Corporation	57
Electronics and Telecommunications Research Institute(ETRI)	49
LG Energy Solution, Ltd.	46
LG Display Co., Ltd.	44
Coupang, Inc.	44
DN Solutions Co., Ltd.	38
SK Hynix Inc.	32
SK On Co., Ltd.	24
Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)	22
Seoul National University R&DB Foundation	21
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.	20
LG Innotek Co., Ltd.	19
Hyundai Mobis Co., Ltd.	19
Kyungpook National University Industry-Academic Cooperation Foundation	19
Hanyang University Industry-Academic Cooperation Foundation	19
Contemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL)	19

出願人は各案件の全体及び筆頭の出願人(共同出願を含む)を速報的に集計しているため、同一企業の異名表記等の名寄せはしていませんので、実際の件数と相違する可能性があります。

	公開番号	項数	出願人	発明の名称
最多請求項数	2020260001239	232	SHARKNINJA OPERATING LLC [US]	COOKING DEVICES AND COMPONENTS THEREOF
平均請求項数	13.50			